

第27屆

模具暨應用產業技術 論文發表會

第11屆

模具論文獎

特別贊助

鈺太精密 (理事長)
梧濟工業 (副理事長)

十萬元獎金

穎佳企業 (副理事長)

八萬元獎金

徵文啟事

主辦單位

台灣區模具工業同業公會

舉辦日期

民國112年8月24日(四)

地點

臺北南港展覽館二館 四樓401會議室

徵文範圍

- 1.淨零減碳模具與成形技術
- 2.智慧化模具、虛實整合系統及智慧化製造
- 3.模具設計、製程與分析、夾治具、成形設備及應用產業
 - 3-1 塑膠類
 - 3-2 金屬類(沖壓、鍛造、液壓成形及壓鑄)
 - 3-3 複合製程及複合模具
 - 3-4 其他模具
- 4.模具材料及素材、熱處理、表面處理、磨潤技術及檢測技術
- 5.模具加工技術、設備開發及相關軟體應用技術(CAD/ CAM/ CAE)
- 6.快速模具技術、3D列印技術與模具應用及精微模具
- 7.模具共通性基礎技術研究、營運行銷管理與其他模具相關技術

歡迎投稿

摘要投稿截止日：112年5月5日(五)

摘要審查結果公佈日：112年5月12日(五)

全文投稿截止日：112年6月12日(一)

投稿須知

1. 詳細正式格式，請至模具論文網站下載：<https://www.tmdia.org.tw/conference/>
2. 摘要投稿可先以中文為主，於全文投稿時題目、摘要及圖表方面則均需以中英文表示。

模具論文獎

- ★ 本會提供超過30萬獎金(傑出獎6萬元、優等獎2萬元)以及海報佳作獎金五仟至1萬元不等，以獎勵投稿發表，歡迎產學研踴躍參加。(全文投稿及海報投稿請擇一參加，不得重複)
- ★ 凡參加「模具論文獎」者，皆應參加「模具暨應用產業技術論文發表會」論文徵稿，並通過論文摘要及全文審查。
- ★ 複審資格：必需參加112年8月24日(四)舉辦之模具論文發表會之現場發表會。
- ★ 詳細辦法將公佈於模具公會網站：<https://www.tmdia.org.tw>。

徵求

企業專利(案例)發表

注意事項

1. 本會有權決定投稿文章是否登錄或發表。
2. 所發表或登錄文章之版權及著作財產權屬於台灣區模具工業同業公會所有。



台灣區模具工業同業公會

地址：新北市三重區重新路5段609巷12號6樓之16

電話：02-29995108 傳真：02-29995116

電子信箱：sherry@tmdia.org.tw

聯絡人：鄧立婷 小姐